

核查声明

温室气体排放核查 核查声明

兹证明： 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司
91120111717869977N
中国
天津
西青经济开发区
兴华道 19 号
邮编：300385

Semiconductor Manufacturing
International (Tianjin) Corporation
No. 19, Xinghua Road
Xiqing Economic Development Area
Tianjin
300385
China

持有声明： CFV 767524
核查声明

As a result of carrying out verification procedures, it is the opinion of BSI with reasonable assurance that:
基于核查结果，BSI 出具合理保证等级声明如下：

- The total Greenhouse Gas Emissions for the year 2021 of Semiconductor Manufacturing International (Tianjin) Corporation is 453896 tonnes of CO₂ Equivalent, including Direct Greenhouse Gas Emissions 116931 tonnes CO₂ Equivalent and Indirect Greenhouse Gas Emissions 336965 tonnes CO₂ Equivalent.
中芯国际集成电路制造（天津）有限公司 2021 年温室气体排放总量为 453896 吨二氧化碳当量，包括直接温室气体排放 116931 吨二氧化碳当量和间接温室气体排放 336965 吨二氧化碳当量。
- No material misstatements for the year 2021 Greenhouse Gas Emissions calculation were revealed.
2021 年温室气体排放计算未发现实质性错误陈述。
- Data quality was considered acceptable in meeting the principles as set out in ISO 14064-1:2018.
温室气体数据质量经验证符合 ISO14064-1:2018 的要求。

BSI 代表：



张翼翔，董事总经理，英标管理体系认证（北京）有限公司

首次发证日期： 2022-03-16

最新发证日期： 2022-03-16

Page: 1 of 1

...making excellence a habit.™